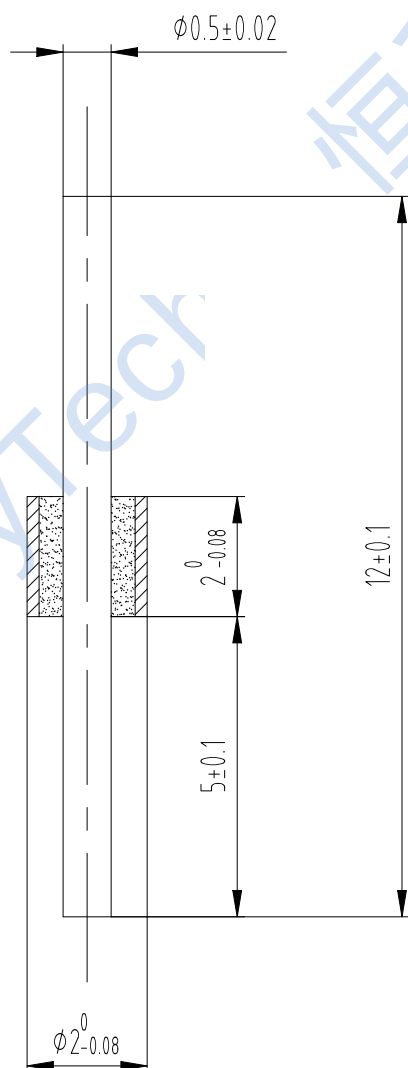




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图			HN-DC2020-0.5(12-5)	
									成都恒利泰科技有限公司	
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
	设计	M		标准化				8:1		
	审核									
	工艺			日期		共 页	第 页			